

终端工作状态下的散热需要优化，外场多次出现设备损坏

2026-07-22 11:09 - 王 松

状态:	进行中	开始日期:	2026-07-22
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
终端版本：R1.1.0_t1			
需求描述：			
外场测试过程中出现UE2\UE4的发送出现问题，出现问题前设备都是室外被晒过			
软件方面：增加温度过高的判断，通过限制业务量或发射功率等来保护设备			
硬件方面：散热结构的优化，例如功放板侧的散热齿加长，方便散热；			

历史记录

#1 - 2026-07-23 15:47 - 李 常

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2026-07-23 15:51 - 李 常

- 优先级 从 高 变更为 一般